온도 분포 법을 이용한 구리박막의 열전도도 측정

류상¹, 정우남², 김영만¹*****¹전남대학교 신소재공학부

²전남대학교 기계시스템공학부

초 록

최근에 개발되는 신재료 가운데에는 기판 위의 박막의 형태로 제작되는 재료가 많으며 실제로 다층박막의 형태로 많이 이용되고 있으며 산업적 응용이 더욱 넓어 고 있다. 이러한 신재료의 평가나 박막형태의 제품설계에 있어서 박막의 물리적 성질이 요구 되고 있으나 이러한 측정방법은 일반화 되어 있 못하다. 특히, 열전도도는 박막형태로 개발된 전자부품의 열적해석, 수명예측 등에 있어서 필요한 박막의 물리적 성질 가운데 하나이며 그 측정은 비교적 어려운 편이다.

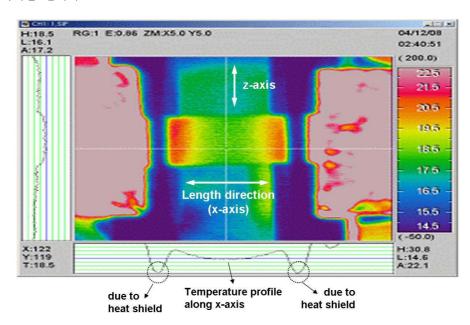


Fig.1 A typical temperature distribution measured in this study.

본 연구에서는 열전도도 측정을 위하여 같은 조건의 두개의 시료를 Sputtering법을 이용하여 제작하였고, 박막에서 다른 열손실을 막기 위해서 두개의 시편을 박막 쪽으로 마주보게 접촉시켜서 박막이 절연상태를 유 하게하였다. 시료 양끝 단을 일정한 온도로 가열한 후 복사온도계를 사용하여 기판 표면의 온도구배를 측정함으로써 구리박막의 열전도도를 측정하였다. 구리박막의 열전도도는 bulk상태보다 더 낮게 측정되었다. 박막의 열전도도가 박막의 미세구조와 밀접한 관계를 보이는 것으로 나타났다.

Keywords: thermal conductivity; thin films; radiation heat exchange

† Corresponding Author: 김 영 만 교수

(우)500-757 광주광역시 북구 용봉동 300 전남대학교 공과대학 신소재공학부 Tel: 062-530-1698, Fax: 062-530-1699, E-mail: kimy@chonnam.ac.kr